PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-156780

(43)Date of publication of application: 16.07.1986

(51)Int.CI.

H01L 33/00 H01L 27/15

(21)Application number: 59-274621

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

28.12.1984

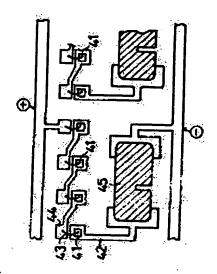
(72)Inventor: NAGASAWA YUTAKA

(54) MANUFACTURE OF LIGHT-EMITTING ELEMENT ALIGNMENT ASSEMBLY BODY

(57)Abstract:

PURPOSE: To uniformize the luminous intensity of each light-emitting element by a method wherein resistors are formed on the insulating substrate, the light-emitting elements are die-mounted on the substrate and after an electrode wiring is performed, the resistivity of each resistor is adjusted in a state that the light-emitting elements are being actuated.

CONSTITUTION: A paste for resistance is printed on the resistor disposition parts on an insulating substrate 51 and a sintering is performed. Whereby resistors 45 are preformed. Then, LEDs 41 are respectively connection—fixed on the prescribed wiring pattern parts on the substrate 51 and a wire—bonding is performed on other wiring pattern parts and the LEDs 41 using fine metal wires 43 to form the circuit. After that, adjustment of the resistivity of each resistor 45 preformed is performed so that the luminous intensity of the total of the LEDs 41 becomes a constant value in a state that the LEDs 41 are being actuated. By this way, the control



of the resistivity of the light-emitting element alignment assembly body becomes possible. As a result, the LED array having no dispersion of the luminous intensity on the optical axis can be obtained.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

19日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

母公開特許公報(A)

昭61-156780

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)7月16日

H 01 L 33/00

6819-5F 6819-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❸発明の名称 発光素子整列組立体の製造方法

②特 顧 昭59-274621

多出 願 昭59(1984)12月28日

川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝多摩川工場内

D出 日朝 人 株式 会社 東芝 川崎市幸区 短川町 72番地

②代理人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

2

1 登前の名数

発光素子整列組立体の製造方法

2. 特許請求の範囲

② 前記発光光度開整工程の後、少なくとも発光素子配設部を光反射性及び光速散性を有する枠体により開発しかつレンズ体により限ってなる特許請求の範囲第1項記載の発光素子整列組立体の製造方法。

3.発明の詳細な説明

[見明の技術分野]

本発明は絶縁無板上に発光素子及びこの発光素子の光度は腫用の抵抗体を各々複数値組合わせて 配設してなる発光素子整列組立体の製造方法に保 り、特に配設された発光素子の発光光度の均一化 を図る方法に興する。

[発明の技術的書画]

従来、小型化及び単導体化された複写機、ファクシミリ等に於いては、CCD(電荷結合素子)、アモルファスシリコン素子等の受光用素子と融合わせて、発光用光線として第3因に示すような発光素子整列組立体(以下、LEDアレイと称す。)が変われている。

上記しEDアレイは、産動回路との関係で、第3回に示すような「個の発光素子(以下、しEDとあする)11と「個の抵抗Rを「単位として「複数単位のしED11+抵抗R」を同一電線により起動することが多い。また、同回中の低抗Rは、足動電圧、しED11の数と、必要光度等によりその

葑開昭61-156780(2)

値(低坑値)が決定され、全てのLED11+ 抵抗 R単位について同値のものが使用されることが多い。

【背景技術の問題点】

上記のようなLEDアレイに放いて使用される

於いて、自記他報告板上に厚護印刷により抵抗体を形成し、さらに他様益板上に発光景子をダイマウントし、金属精維により電極配施した後、自記発光素子を助作させた状態で、電圧一定条件に可能発光素子の発光強度が一定となるように自記抵抗体の抵抗値を調整するものである。

[発明の実施例]

チップ抵抗 25の抵抗値は、起動電圧、必要光度等によってその値が決定され、一定抵抗値の抵抗が 予め、若しくは L E D 11の接続配線機に絶縁基板 31上に主に半田を使用して取着される。

しかしながら、自記一定抵抗協のチップ抵抗 25 を取着したしEDアレイ 21 に於いては、しED 11 自体の発光効率のはらつきにより第6 圏に a で示すように、光袖上(第5 図の X - X 方向、すなわちしEDの無列方向)の光度(相対強度)のはらつきとなり、その結果四一しEDアレイ 21 内の光度にならが発生するという欠点があった。

【発明の目的】

本見明は上記責備に載みてなされたもので、その目的は、各発光素子の見光強度を均一化できる 発光素子兼発組立体の製造方法を提供することに ある。

【発明の概要】

本質明は、絶縁基板上に発光素子及びこの発光素子の光度調整用の延気体を各々複数個組合わせて配設してなる発光素子整列組立体の製造方法に

され、さらに東光用の様状レンズ体53により取りれている。

上記しEDアレイは、次のような製造工程によ り得られる。先ず、絶縁基板 51上の抵抗配置部分 に重抗用ペースト、例えばTU-20S(明日化 学研究所観)を印刷し、焼成することにより抵抗 45。45…をテ備形成する。次いで、絶縁苔板51上 の所定配線パターン部分にLED41。41…をそれ ぞれマウント材料により接続固定し、他の配触パ ターン上に金貨機能43をポンディングして回路を 形成する。その後、予備形成した各抵抗45の一部 をレーザビーム等により所り取って抵抗性の調性 (トリミング) を実施するが、その際に各LED 41を身作させた状態とし、LED41, 41---全体の 発光光度が一定線となるように胃覚を行なう。こ れにより、抵抗値の制御が可能となり、その結果 第6世にDで示すように、北軸上(第2回のX-X方角)で光度のはらつきのないLEDアレイが

律体 52及びレンズ体 53の取着は、前記回路形成

持開昭61-156780(3)

後、LED41の光度すなわち抵抗値の調整の前後 どちらで実施しても良いが、より実使用上に近い 状態とするためには、抵抗値調整前に実施するこ とが望ましい。

高、上記支施例に於いては、LEDアレイを用いて説明したが、これに設定するものではなく、 例えばLEDを収×値(行×列)に配列させたLEDマトリクスにも適用できることは勿論である。 【発明の効果】

以上のように本見明によれば、発光素子自体の 発光効率のばらつきがあっても、抵抗体の抵抗権 を胃難することによりその発光強度を均一化でき、 値観性の向上した発光素子整列組立体を得ること ができる。

4. 西国の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例に係るしEDアレイの技部を示す平陽回、第2回は四LEDアレイの全体構成を示すもので、両回(a)は甲蘭國、舞3回回(b)は正面医、同回(c)は側蘭國、第3回はLEDアレイの一般的な自路機成果、第4回は

従来のしEDアレイの受部を示す平面図、約5図は第4図のしEDアレイの全体構成を示すもので、 同図(a)は平面図、同図(b)は正面図、周図 (c)は側面図、第6図はしEDアレイの先度分 布状態を従来例と本発明を比較して示す特性図である。

41…LED、42。44… 配箱パターン、43…金貨機構、45… 抵抗。

出票人代理人 弁理士 趋 江 武 聋

